

2016年9月30日

報道各位

住友金属鉱山株式会社

リードフレーム事業再構築における長華電材との協力について

住友金属鉱山株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 中里佳明）は、このたびリードフレーム事業の経営の在り方について抜本的な見直しを行うこととし、その検討に当たって長華電材股份有限公司（本社：台湾 高雄市 以下「長華電材」）の協力を得るための基本合意書(LOI)を同社と当社子会社である SH マテリアル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 井上尚香 以下「SH マテリアル」）との間で締結することにつき合意いたしました。

現在、当社リードフレーム事業は、2013年7月より開始いたしました日立金属株式会社（本社：東京都港区 執行役社長：高橋秀明、以下「日立金属」）とのリードフレームおよび伸銅事業の事業統合による協業体制に基づき、製品を製造・販売する国内・海外各拠点会社の株式を SH マテリアルを通じて保有する形で運営しております。今回の事業再構築の実施に際しては、当該事業統合の解消につき両社が合意した旨を併せて公表しておりますが、これによりリードフレーム事業は当社が継承し、当社は、SH マテリアルを通じて、その事業の在り方につき、よりスピーディーな意思決定を行います。

今後、SH マテリアルと長華電材の両社間での協議によって正式な契約事項の発生等、具体的な内容が決定された時点で適宜情報を開示いたします。また、当該事業再構築案の決定に伴って実行される施策が当社業績に与える影響等につきましても、それらの具体的な内容が決定された時点で適切な開示を行ってまいります。

【参考】

長華電材股份有限公司の概要

所在地 台湾 高雄市楠梓加工区
設立 1989年5月
資本金 639百万台湾ドル
社長 Canon Huang
従業員数 約80人（単体）
事業内容 ICパッケージ材料、液晶材料の販売および製造

（本件に関するお問い合わせ先）

広報 IR 部 元木 秀樹

T E L : 03-3436-7705

F A X : 03-3434-2215

以 上